

Product Specification

CP116

1.2A直流马达驱动

WEB | www.xinboleic.com



概述

CP116是为低电压下工作的系统而设计的单通道直流电机驱动集成电路。它具有H桥驱动器，采用低输出电阻的PMOS和NMOS功率晶体管，低导通电阻能保证电路在持续大电流工作时消耗较低的功耗，确保电路长时间稳定工作。

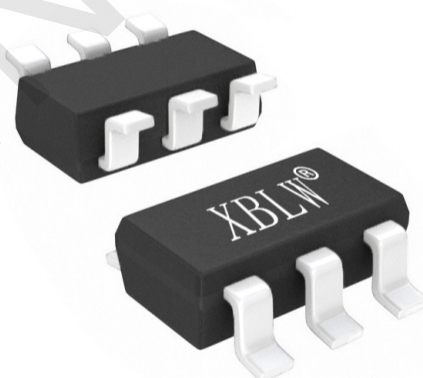
CP116内置温度保护功能，当低内阻的负载电机堵转或者输出短路时，输出电流瞬间增大，电路功耗急剧上升，芯片温度急剧升高，当芯片温度超过内部温度保护电路设置的最高温度点（典型值150℃）后，内部电路关断CP116内置的功率开关管，切断负载电流，避免温度过高造成塑料料冒烟、起火等安全隐患，内置的温度迟滞电路，确保电路恢复到安全温度后才允许重新对电路进行控制。

特点

- 内置PMOS/NMOS功率开关的H桥驱动器
- 可实现负载电机正传/反转/停止/刹车四个功能。
- 低待机电流
- 宽电压工作范围（2.0V-7.5V）
- 低输出阻抗：0.6欧姆
- 持续电流：1.2A（VDD=6V，T=25℃）
- 峰值电流：2.5A（VDD=6V，T=25℃）
- 内置温度保护功能（TSD）
- 抗静电等级：2KV（人体模式）
- SOT23-6封装

产品应用

- 高级机器人的马达驱动
- 数码产品的马达驱动
- 工业产品的马达驱动
- 电子玩具机器人
- 2-4节电池场合玩具马达驱动

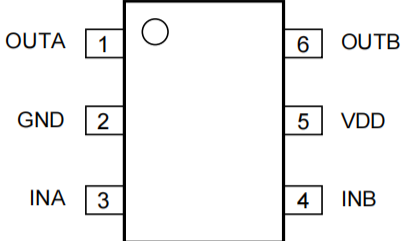


SOT23-6

Ordering Information

Product Model	Package Type	Marking	Packing	Packing Qty
XBLW CP116ADTR	SOT23-6	116A	Tape	3000Pcs/Reel

引脚图及引脚说明

引脚图	序号	符号	I/O	功能说明
	1	OUTA	O	全桥输出 A 端
	2	GND	I	地
	3	INA	I	输入控制引脚A
	4	INB	I	输入控制引脚B
	5	VDD	I	正电源输入引脚
	6	OUTB	O	全桥输出B端

绝对最大额定值

参数	符号	额定值	单位
电源电压	V_{DD}	7.5	V
工作温度	T_{opr}	-20~85	°C
结温	T_j	150	°C
存储温度	T_{stg}	-55~150	°C
手工焊接温度		350~370	°C
输出电流峰值	I_{op}	2.5	A
最大连续输出电流	I_{oc}	1.2	A
ESD	ESD-HBM	2000	V

注：最大连续输出电流视散热条件而定。

推荐工作条件

($T_a=25^{\circ}\text{C}$)

参数	符号	参数值	单位
电源电压	V_{DD}	2.2~7.5	V
控制输入电压	V_{IN}	0~VCC	V
正、反转输出电流	I_{out}	-1200~1200	mA

电气特性

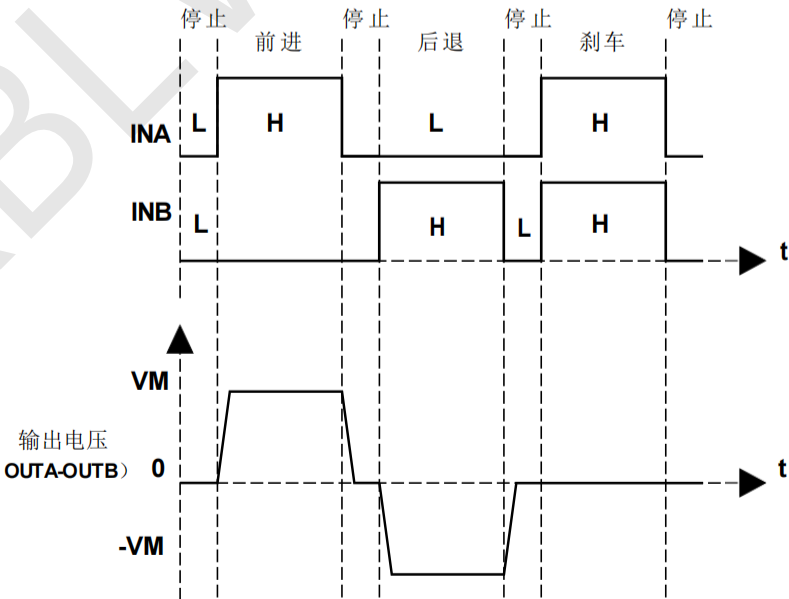
(Ta=25℃, VDD=3V, RL=15Ω ,特殊说明除外。)

参数	符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
整体线路						
电路关断电流	ICCST	INA=INB=0	—	0	1	uA
工作电流	ICC	INA=H, INB=L or INA=L, INB=H or INA=H, INB=H	—	70	100	uA
控制输入						
高电平输入电压	VINH		2.0	—	—	V
低电平输入电压	VINL		—	—	0.8	V
高电平输入电流	IINH	VIN=3V	—	5	20	uA
低电平输入电流	IINL	VIN=0V	-1	0	—	uA
下拉电阻	RIN		—	1.5	—	MΩ
驱动						
输出导通阻抗	RON	Io=±400mA	—	0.6	0.7	Ω

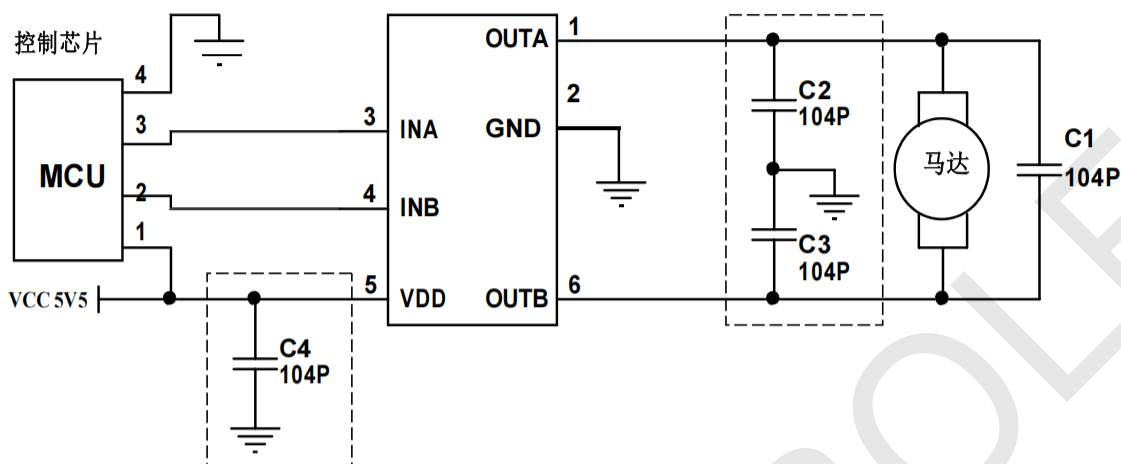
输入/输出逻辑表

输入		输出		方式
INA	INB	OUTA	OUTB	
L	L	Hi-Z	Hi-Z	待命状态
H	L	H	L	前进
L	H	L	H	后退
H	H	L	L	刹车

输入/输出波形



参考电路



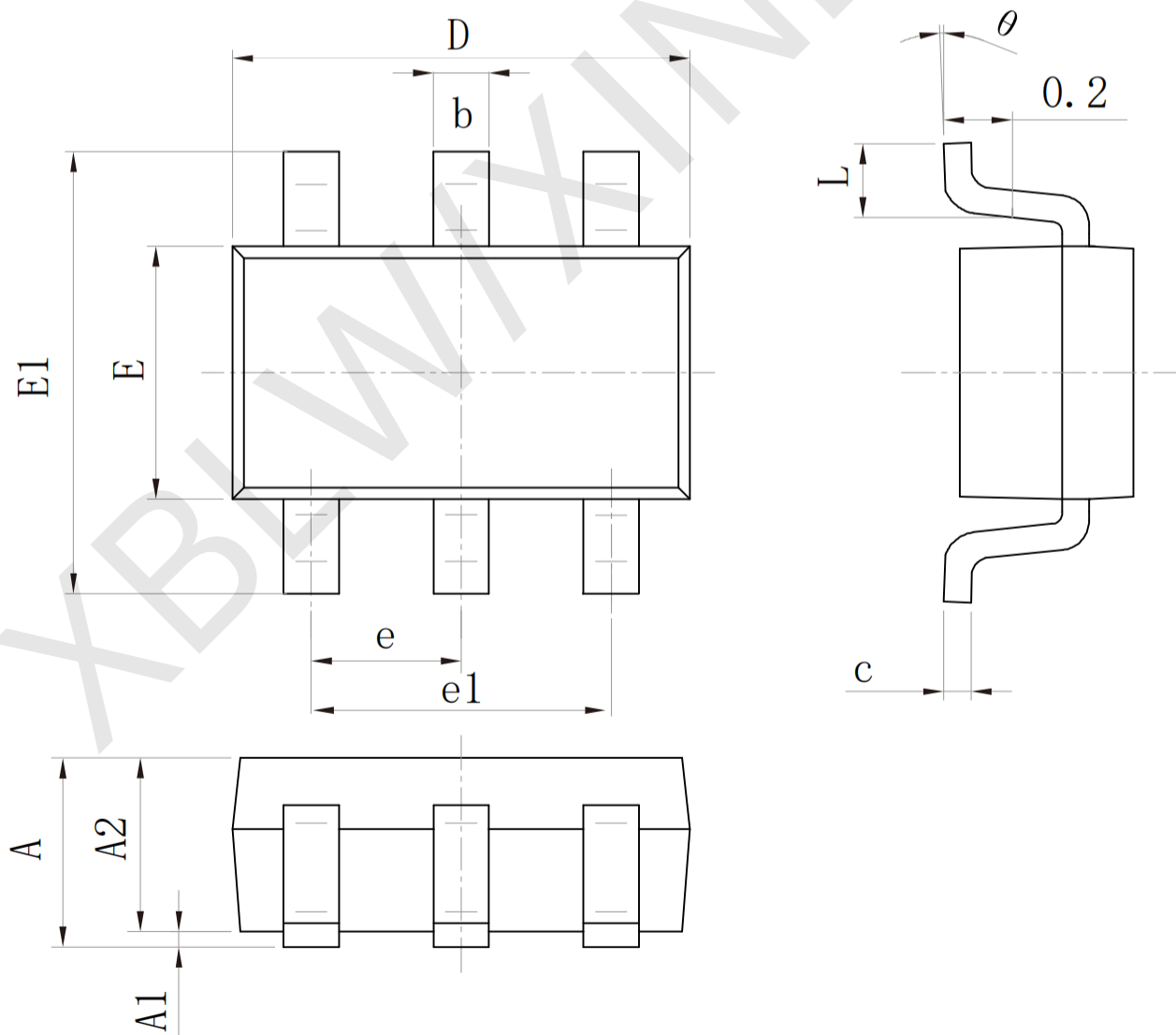
- 注：1、图中 C1/104P 电容为并接于马达上不是置于 PCB 板上。
2、相比市场上同类产品可以省去图中 C2、C3、C4。

芯片使用注意事项

1. 以上推荐电路及参数仅适用于普通遥控车玩具，其他玩具及电机驱动在使用CP116时请根据实际情况来使用。
2. 持续电流驱动能力受封装形式、 V_{DD} 、 V_{CC} 、芯片差异及环境温度等因素影响，规格书给出参数仅供参考，在实际使用中请根据产品考虑一定的余量。
3. 采用MOS工艺设计制造，对静电敏感，要求在包装、运输、加工生产等全过程中需注意做好防静电措施。

• SOT23-6

SIZE SYMBOL	Dimensions In Millimeters		SIZE SYMBOL	Dimensions In Inches	
	MIN (mm)	MAX (mm)		MIN (mm)	MAX (mm)
A	1.050	1.250	A	0.041	0.049
A1	0.000	0.100	A1	0.000	0.004
A2	1.050	1.150	A2	0.041	0.045
b	0.300	0.500	b	0.012	0.020
c	0.100	0.200	c	0.004	0.008
D	2.820	3.020	D	0.111	0.119
E	1.500	1.700	E	0.059	0.067
E1	2.650	2.950	E1	0.104	0.116
e	0.950 (BSC)		e	0.037 (BSC)	
e1	1.800	2.000	e1	0.071	0.079
L	0.300	0.600	L	0.012	0.024
θ	0°	8°	θ	0°	8°



Statement:

- XBLW reserves the right to modify the product manual without prior notice! Before placing an order, customers need to confirm whether the obtained information is the latest version and verify the completeness of the relevant information.
- Any semi-guide product is subject to failure or malfunction under specified conditions. It is the buyer's responsibility to comply with safety standards when using XBLW products for system design and whole machine manufacturing. And take the appropriate safety measures to avoid the potential in the risk of loss of personal injury or loss of property situation!
- XBLW products have not been licensed for life support, military, and aerospace applications, and therefore XBLW is not responsible for any consequences arising from the use of this product in these areas.
- If any or all XBLW products (including technical data, services) described or contained in this document are subject to any applicable local export control laws and regulations, they may not be exported without an export license from the relevant authorities in accordance with such laws.
- The specifications of any and all XBLW products described or contained in this document specify the performance, characteristics, and functionality of said products in their standalone state, but do not guarantee the performance, characteristics, and functionality of said products installed in Customer's products or equipment. In order to verify symptoms and conditions that cannot be evaluated in a standalone device, the Customer should ultimately evaluate and test the device installed in the Customer's product device.
- XBLW documentation is only allowed to be copied without any alteration of the content and with the relevant authorization. XBLW assumes no responsibility or liability for altered documents.
- XBLW is committed to becoming the preferred semiconductor brand for customers, and XBLW will strive to provide customers with better performance and better quality products.

Specification information

Version	Release Date	New/Revised Content
V1.0	2023/10	Initial Writing
V2.0	2025/05	Update Template
V2.1	2026/09	Update packaging size diagram identification